PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2003-322972

(43)Date of publication of application : 14.11.2003

(51)Int.Cl.

GO3F 7/039 COSF 10/00 COSF 12/22 COSF 20/22 COSF 20/26 COSF 32/00 G03F 7/004

H01L 21/027

(21)Application number: 2002-130718 (22)Date of filing:

02.05.2002

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(72)Inventor: KANNA SHINICHI

MIZUTANI KAZUYOSHI SASAKI TOMOYA

(54) POSITIVE RADIATION SENSITIVE COMPOSITION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a positive radiation sensitive composition showing sufficient transmission property when a light source of 157 nm wavelength is used, having wide latitude for defocusing, and suppressing development defects.

SOLUTION: The positive radiation sensitive composition contains (A1) an ionic compound which generates an acid by irradiation of active rays or radiation, (A2) a nonionic compound which generates an acid by irradiation with active rays or radiation, (B) a resin having a specified repeating unit, the solubility of which to an alkali developer liquid increases by the effect of the acid. and (C) a solvent.

```
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公開特許公報(A)
(11)【公開番号】特開2003-322972(P2003-322972A)
(43) 【公開日】平成15年11月14日(2003.11.14)
(54)【発明の名称】ポジ型感放射線性組成物
(51)【国際特許分類第7版】
  GO3F 7/039 601
  CO8F 10/00
     12/22
     20/22
     20/26
     32/00
  G03F 7/004 503
            504
  H01L 21/027
[FI]
  GO3F 7/039 601
  CO8F 10/00
     12/22
     20/22
     20/26
     32/00
  G03F 7/004 503 A
            504
  H01L 21/30
            502 R
【審查請求】未請求
【請求項の数】4
【出願形態】OL
【全頁数】36
(21)【出願番号】特願2002-130718(P2002-130718)
(22)【出願日】平成14年5月2日(2002.5.2)
(71)【出願人】
【識別番号】000005201
【氏名又は名称】富士写真フィルム株式会社
【住所又は居所】神奈川県南足柄市中沼210番地
(72)【発明者】
【氏名】漢那 慎一
【住所又は居所】静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイルム株式会社内
(72)【発明者】
```

【氏名】水谷 一良

【住所又は居所】静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイルム株式会社内 (72)【発明者】

【氏名】佐々木 知也

【住所又は居所】静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイルム株式会社内 (74)【代理人】

【識別番号】100105647

【弁理士】

【氏名又は名称】小栗 昌平(外4名)

【テーマコード(参考)】

2H025

4.1100

【Fターム(参考)】

2H025 AA03 AA04 AB16 AC04 AC08 AD03 BE00 BE07 BE10 BG00 CB08 CB14 CB16 CB41 CC03 FA17

4J100 AD13S AL24Q AL26Q AL26R AR09P BA02R BA06R BA20P BA22R BB07P BB07R BB07S BB18P BB18R BB18S BC04R BC07Q BC43Q

要約

(57)【要約】

【課題】160nm以下、特にF2エキシマレーザー光(157nm)の露光光源の使用に好適なポジ型感放射線性組成物を提供することであり、具体的には157nmの光源使用時に十分な透過性を示し、デフォーカスラチチュードが広く、現像欠陥が抑制されたポジ型感放射線性組成物を提供する。

【解決手段】(A1)活性光線又は放射線の照射により酸を発生するイオン性化合物、 (A2)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する非イオン性化合物、(B)特定の 線り返し単位を有する、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増大する樹 脂及び(C)溶剤を含有することを特徴とするポジ型感放射線性組成物、

請求の範囲

【特許請求の範囲】

【請求項1】(A1)活性光線又は放射線の照射により酸を発生するイオン性化合物、(A2)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する非イオン性化合物、(B)下記一般式(I)~(VI)で表される繰り返し単位から選ばれる少なくとも1種の繰り返し単位を有する、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増大する樹脂及び(C)溶剤を含有することを特徴とするポジ型感放射線性組成物。
【化1】

$$(II) \qquad CH_2 - CF_3 \qquad (III) \qquad CH_2 - CF_3 \qquad (III) \qquad CH_2 - CF_3 \qquad (III) \qquad CG_2R_{4\alpha} \qquad (III) \qquad CG_2R_{4\alpha} \qquad (III) \qquad CG_2R_{4\alpha} \qquad (III) \qquad CG_3R_{4\alpha} \qquad (IIII$$

[{k2]

[{k3}

$$\begin{array}{c} CF_{3} & (IV) \\ \hline -(CH_{2}-CD_{2}-C(R_{21}R_{22}R_{23}) & C(R_{21}R_{20}R_{20}) \\ \hline -(CR_{21}R_{20}R_{20}) & C(R_{20}R_{31}R_{20}) \\ \hline -(CR_{20}R_{31}R_{20}) & C(R_{30}R_{31}R_{20}) \\ \hline \end{array}$$

Rla

一般式(I)及び(II)に於いて、mは、O又は1を表す。一般式(I)及び(IV)~(VI)に於いて、Xは、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。一般式(I)に於いて、 R_{11} に 名々独立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキル基を表すが、少なくとも一つは水素原子ではない。一般式(II)に於いて、 R_{21} に、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。一般式(III)に於いて、 R_{21} に、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。一般式(IV)に於いて、 R_{21} に、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。一般式(IV)に於いて、 R_{21} に、本素原子又は酸の作用により分解する基を表す。一般式(IV)に於いて、 R_{21} で R_{22} は、各々独立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキル基を表すが、少なくとも一つは水素原子ではない。一般式(V)及び(VI)に於いて、 R_{12} 及び R_{21} に、水素原子、フッ素原子、臭素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表す。 R_{31} に R_{32} に、本名の独立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキル基を表すが、 R_{41} に R_{42} のうちの少なくともしつは水素原子ではない。nは、1~5の整数を表す。

【請求項2】更に、(D)フッ素及び/又はシリコン系界面活性剤を含有することを特徴 とする請求項1に記載のポジ型感放射線性組成物。

【請求項3】更に、(E)有機塩基性化合物を含有することを特徴とする請求項1又は2 に記載のポジ型感放射線性組成物。

【請求項4】露光光源として、160nm以下の真空紫外光を使用することを特徴とする

請求項1~3のいずれかに記載のポジ型感放射線性組成物。

詳細な説明

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、超LSI、高容量マイクロチップの製造などのマイクロリソグラフィープロセスや、その他のフォトファプリケーションプロセスに好適に用いられるポジ型感放射線性組成物に関するものである。更に詳しくは、160nm以下の真空紫外光を使用して高精細化したパターンを形成し得るポジ型感放射線性組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】集積回路はその集積度を益々高めており、超LSIなどの半導体基板の 製造においては、クオーターミクロン以下の線幅から成る超微細パターンの加工が必 要とされるようになってきた。パターンの微細化を図る手段の一つとして、レジストのパ ターン形成の際に使用される露光光源の短波長化が知られている。

【0003】例えば64Mビットまでの集積度の半導体素子の製造には、現在まで高圧水 銀灯のi線(365nm)が光源として使用されてきた。この光源に対応するボジ型レジス トとしては、ノボラック樹脂と感光物としてのナフトキノンジアジド化合物を含む組成物 が、数多く開発され、0、3μm程度までの線幅の加工においては十分な成果をおさめ てきた。また256Mビット以上集積度の半導体素子の製造には、i線に代わりKrFエキ シマレーザー光(248nm)が露光光源として採用されてきた。更に1Gビット以上の集 積度の半導体製造を目的として、近年より短波長の光源であるArFエキシマレーザー 光(193nm)の使用、更には0.1μm以下のパターンを形成する為にF2エキシマレ ーザー光(157nm)の使用が検討されている。

【0004】これら光源の短波長化に合わせ、レジスト材料の構成成分及びその化合物構造も大きく変化している。即ち従来のノボラック樹脂とナフトキノンジアジド化合物を含むレジストでは、248mmの選紫外領域における吸収が大きいため、光がレジスト底部まで十分に到達しにくくなり、低感度でテーパー形状のパターンしか得られなかった。このような問題を解決する為、248mm領域での吸収の小さいポリ(ヒドロキシステレン)を基本骨格とし酸分解基で保護した樹脂を主成分として用い、遠紫外光の照射で酸を発生する化合物(光酸発生剤)を組み合わせた組成物、所謂化学増幅型レジストが開発されるに至った。化学増幅型レジストは露光部に発生した酸の触媒分解反応により、現像液に対する溶解性を変化させる為、高感度で高解像度なパターンを形成することができる。

【0005】しかしながら、ArFエキシマレーザー光(193nm)を使用した場合、芳香族基を有する化合物が本質的に193nm波長領域に大きな吸収を有する為、上記化学増幅型レジストでも十分な性能は得られなかった。

【0006】この問題に対し、ポリ(ヒドロキシスチレン)を基本骨格とする酸分解性樹脂を、 193nmに吸収を持たない脂環式構造をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した酸分解 性樹脂に代え、化学増幅型レジストの改良が図られている。 【0007】しかしながら、F2エキシマレーザー光(157nm)に対しては、上記脂環型樹脂においても157nm領域の吸収が大きく、目的とする 0.1μ m以下のパターンを得るには不十分であることが判明した。これに対し、フッ素原子(パーフルオロ構造)を導入した樹脂が157nmに十分な透明性を有することがProc. SPIE. Vol.3678. 13 頁(1999)にて報告され、有効なフッ素樹脂の構造がProc. SPIE. Vol.3999. 330 頁(2000)、同 357頁(2000)、同 365頁(2000)、WO200017712号等に提案されるに至っている。

【0008】しかしながら、フッ素樹脂を含有する従来のレジスト組成物は、パターンの加工寸法が微細化し、リゾグライの解像力が限界に達するようになると、十分なデフォーカスラチチュードを確保することが困難になるため、デフォーカスラチチュードが広いレジストが一層望まれるようになってきた。ここで、デフォーカスラチチュードが広いレジストが一層望まれるようになってきた。ここで、デフォーカスラチチュードが広いレジストは、焦点ずれに伴うライン幅の変動が小さいものを言う。また、フッ素樹脂を含有する従来のレジスト組成物は、現像欠陥の抑制も望まれていた。

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、160nm以下、特にF2エキシマレーザー光(157nm)の露光光源の使用に好適なポジ型感放射線性組成物を提供することであり、具体的には157nmの光源使用時に十分な透過性を示し、デフォーカスラチェードが広く、現像欠陥が抑制されたポジ型感放射線性組成物を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記諸特性に留意し鋭意検討した結果、 本発明の目的が以下の特定の組成物を使用することで達成されることを見出し、本発明に到達した。即ち、本発明は下記構成である。

【0011】(1)(A1)活性光線又は放射線の照射により酸を発生するイオン性化合物、(A2)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する非イオン性化合物、(B)下記一般式(I)~(VI)で表される繰り返し単位から選ばれる少なくとも1種の繰り返し単位を有する、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増大する樹脂及び(C)溶剤を含有することを特徴とするポジ型感放射線性組成物。

[0012] [4t4]
$$\begin{array}{c} (H_4) \\ (H_4) \\ (H_5) \\ (H_6) \\ (H_1) \\ (H_1) \\ (H_1) \\ (H_1) \\ (H_2) \\ (H_2) \\ (H_2) \\ (H_3) \\ (H_4) \\ (H_5) \\ (H_5) \\ (H_6) \\ ($$

【0013】 【化5】

$$\begin{array}{c} CF_3 & (IV) \\ CH_2 - C & CR_{21}R_{22}R_{23} \\ CO_2 - CR_{24}R_{25}R_{26} & C(R_{27}R_{26}R_{26}) \\ C(R_{24}R_{25}R_{26}) & C(R_{36}R_{31}R_{32}) \end{array}$$

[0014] [tt6]
$$(V)$$
 (V) (V)

[0015] 一般式(I) 及び(II)に於いて、mは、0又は1を表す。一般式(I) 及び(IV) \sim (VI)に於いて、Xは、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。一般式(I)に於いて、 $R_{11} \sim R_{16}$ は、各々独立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキル基を表すが、少なくとも一つは水素原子ではない。一般式(II)に於いて、 R_{24} は、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。一般式(III)に於いて、 R_{24} は、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。一般式(IV)に於いて、 R_{24} は、水素原子とは酸の作用により分解する基を表す。一般式(IV)に於いて、 $R_{21} \sim R_{24}$ は、本々独立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキル基を表すが、少なくとも一つは水素原子ではない。一般式(V)及び(VI)に於いて、 R_{16} 及び R_{26} は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表す。 $R_{16} \sim R_{26}$ 及び $R_{51} \sim R_{56}$ のうちの少なくとも一つ及び $R_{51} \sim R_{56}$ のうちの少なくとも1つは水素原子ではない。nは、1~5の整数を表す。

【0016】(2) 更に、(D)フッ素及び/又はシリコン系界面活性剤を含有することを特徴とする(1)に記載のポジ型感放射線性組成物。

【0017】(3) 更に、(E)有機塩基性化合物を含有することを特徴とする(1)又は(2)に記載のポジ型感放射線性組成物。

【0018】(4) 露光光源として、160nm以下の真空紫外光を使用することを特徴とする(1)~(3)のいずれかに記載のポジ型感放射線性組成物。 【0019】

【発明の実施の形態】以下、本発明に使用する化合物について詳細に説明する。

[1-1](A1)活性光線又は放射線の照射により酸を発生するイオン性化合物本発明のポジ型感放射線性組成物は、活性光線又は放射線の照射により酸を発生するイオン性化合物(以下、「酸発生剤(A1)」ともいう)を含有する。

【0020】活性光線又は放射線の照射により酸を発生するイオン性化合物としては、例えば、次のような化合物を挙げることができる。

```
(1) 下記の一般式 (PAG4) で表されるアリールスルホニウム塩 [0021] 【化7] _{\rm R}^{203} _{\rm R}^{204} _{\rm S}^+ _{\rm Z}^- _{\rm R}^{205}
```

【0022】R²⁰³、R²⁰⁴、R²⁰⁵は各々独立に、置換もしくは未置換のアリール基、アルキル基を示し、少なくとも1つは置換もしくは未置換のアリール基である。好ましくは、炭素数6~14のアリール基、炭素数1~8のアルキル基及びそれらの置換誘導体である。好ましい置換基としては、アリール基に対しては炭素数1~8のアルコキン基、炭素数1~8のアルキル基、ニトロ基、カルボキシル基、ヒロドキシ基及びハロゲン原子であり、アルキル基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、カルボキシル基、アルコシキカルボニル基である。

【0023】Zでは対アニオンを示し、例えばBF。で、AsF。で、PF。で、SbF。で、CIO。で、CF。 SO。等のパーフルオロアルカンスルホン酸アニオン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ナフタレンー1ースルホン酸アニオン、ちフタルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

【0024】またR²⁰³、R²⁰⁴、R²⁰⁵のうちの2つはそれぞれの単結合又は置換基を介して結合してもよい。

【0025】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0026] [化8]

【0027】 【化9】

[0028] 【化10】

$$(PAG4-12)$$

$$(PAG4-12)$$

$$(PAG4-12)$$

$$(PAG4-12)$$

$$(PAG4-13)$$

$$(PAG4-14)$$

$$(PAG4-14)$$

$$(PAG4-15)$$

$$(PAG4-17)$$

$$(PAG$$

$$(\bigcap_{3}^{9} s^{\circ} c_{4}F_{9}SO_{3}^{\circ})$$

$$(PAG4-32)$$

$$(\bigcap_{3}^{9} s^{\circ} c_{9}S)$$

$$(PAG4-33)$$

$$(PAG4-34)$$

$$(\bigcap_{2}^{9} s^{\circ} - S - \bigcap_{3}^{9} s^{\circ} + \bigcap_{4}^{9} sO_{3}^{\circ}$$

$$(PAG4-36)$$

$$(PAG4-36)$$

$$F = F$$

$$F = SO_{3}^{9}$$

$$(PAG4-36)$$

$$[OO32]$$

$$[(1 \pm 1.4]$$

(2)下記一般式(III)で表されるフェナシルスルホニウム塩【0033】 【化15】

【0034】 R_{1c} ~ R_{sc} は、各々独立に、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、又はハロゲン原子を表す。 R_{tc} 及び R_{rc} は、各々独立に、水素原子、アルキル基、又はアリール基を表す。 R_{xc} 及び R_{yc} は、各々独立に、アルキル基、2ーオキソアルキル基、アルコキシカルボニルメチル基、アリル基、又はビニル基を表す。 R_{1c} ~ R_{rc} 0のいずれか2つ以上、及び R_{xc} と R_{yc} 4の、それぞれ結合して環構造を形成しても良く、この環構造は、酸素原子、硫黄原子、エステル結合、アミド結合を含んでいてもよい。X は、スルホン酸、カルボン

酸、又はスルホニルイミドのアニオンを表す。

の私が2~15 にのる。これにより、より洛利洛暦はか同上し、休仔時にハーティクルの発生が抑制される。
[0036]R。及びR。としてアルキル基については、R。~R。としてのアルキル基と同様のものを挙げることができる。アリール基としては、例えば、炭素数6~14のアリール基(例えば、フェニル基)を挙げることができる。Rx及びRyとしてのアルキル基は、R。~R。としてのアルキル基と同様のものを挙げることができる。2 ーオキソアルキル基は、R。~R。としてのアルキル基はとのを発げることができる。2 ーオ・ソアルキル基は、R。~R。としてのアルキル基はでは、R。~R。としてのアルキル基は、R。~R。としてのアルキル基はおけるアルコキシ基については、R。~R。としてのアルコキシ基と同様のものを挙げることができる。Rx及びRyが結合して形成する基としては、ブチレン基、ペンチレン基等を挙げることができる。

が向上する。 R_{1o} ~ R_{1o} 中のいずれか2つが結合して環構造を形成する場合については、 R_{1o} ~ R_{1o} 0いずれか1つと R_{1o} 0のいずれか1つと R_{1o} 0のいずれか1つと R_{1o} 0のいずれか1つと R_{1o} 0のいずれか1つと R_{1o} 0のいずれか1つと R_{1o} 0のはずれか1つと R_{1o} 0のはずれか1つと R_{1o} 0のはずれか1つと R_{1o} 0のはずれか1つと R_{1o} 0のはずれか1つと R_{1o} 0のはずれか1つと R_{1o} 0のはずれか1のは R_{1o} 0のにずれか1のに R_{1o} 0のに R_{1o}

けた、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、一CH,一O一、一CH,一S一のように5〜7 員環を形成する連結基が好ましく、エチレン基、一CH,一O一、一CH,一S一などのよう に6員環を形成する連結基が特に好ましい。6員環を形成することによりカルボニル平 面とC一S+シグマ結合がより垂直に近くなり、軌道相互作用により光分解能が向上す る。また、R_{1。}~R_{2。}及びR×とRyのいずれかの位置で、単結合または連結基を介して結 合し、式(III)の構造を2つ以上有する化合物であってもよい。

【0038】Xは、好ましくはスルホン酸アニオンであり、より好ましくは1位がフッ素原子によって置換されたアルカンスルホン酸アニオン、又は電子吸引性基で置換されたべ

ンゼンスルホン酸である。アルカンスルホン酸アニオンのアルカン部分は、アルコキシ基(例えば炭素数1~8)、パーフルオロアルコキシ基(例えば炭素数1~8)等の置換基で置換されていてもよい。また、電子吸引性基としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ニトロ基、シアノ基、アルコキシカルボニル基、アシロキシ基、アシル基等を挙げることができる。メ1は、さらに好ましくは炭素数1~8のパーフロロアルカンスルホン酸アニオンであり、特に好ましくはパーフロロオクタンスルホン酸アニオン、最も好ましくはパーフロロブタンスルホン酸アニオンである。これら用いることにより酸分解性基の分解速度が向上し、感度が優れ、また発生酸の拡散性が制御され解像力が向上する。以下に、本発明で使用できるフェナシルスルフォニウム塩の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【化16】

【0040】 【化17】

【0042】 【化19】

[0044]
[(H21]
[(H21]
$$CH_{5}(CH_{2})_{7}COO-$$
(III-54)
 $CH_{5}(CH_{2})_{7}COO-$
(III-55)
(III-56)
(III-57)
$$CH_{5}(CH_{2})_{7}COO-$$
(III-58)
(III-59)
$$CH_{5}(CH_{2})_{7}COO-$$
(III-59)
$$CH_{5}(CH_{2})_{7}COO-$$
(III-61)
$$CH_{5}(CH_{2})_{7}COO-$$
(III-62)
$$CH_{5}(CH_{2})_{7}COO-$$
(III-63)

(3)下記一般式(II)で表される芳香環を有さないスルホニウム塩【0045】 【化22】 R^{2b}→ \$ (II)

【0046】式中、R16~R36は、各々独立に、芳香環を含有しない有機基を表す。ここで芳 香環とは、ヘテロ原子を含有する芳香族環も包含するものである。R¹⁶~R³⁶としての芳 香環を含有しない有機基は、一般的に炭素数1~30、好ましくは炭素数1~20である。 R^{1b}~R^{3b}は、各々独立に、好ましくはアルキル基、2ーオキソアルキル基、アルコキシ カルボニルメチル基、アリル基、ビニル基であり、更に好ましくは直鎖、分岐、環状2-オキソアルキル基、アルコキシカルボニルメチル基、最も好ましくは直鎖、分岐2ーオ キソアルキル基である。R¹⁶~R³⁶としてのアルキル基は、直鎖、分岐、環状のいずれで あってもよく、好ましくは、炭素数1~10の直鎖又は分岐アルキル基(例えば、メチル 基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基)、炭素数3~10の環状アルキル基 (シクロペンチル基、シクロヘキシル基、ノルボルニル基)を挙げることができる。R16~ R3bとしての2-オキソアルキル基は、直鎖、分岐、環状のいずれであってもよく、好ま しくは、上記のアルキル基の2位に>C=Oを有する基を挙げることができる。R16~R36 としてのアルコキシカルボニルメチル基におけるアルコキシ基としては、好ましくは炭素 数1~5のアルキル基(メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基)を挙 げることができる。R^b~R^{3b}は、ハロゲン原子、アルコキシ基(例えば炭素数1~5)、水 酸基、シアノ基、ニトロ基によって更に置換されていてもよい。R16~R36のうち2つが結 合して環構造を形成してもよく、環内に酸素原子、硫黄原子、エステル結合、アミド結 合、カルボニル基を含んでいてもよい。R10~R30の内の2つが結合して形成する基とし ては、アルキレン基(例えば、ブチレン基、ペンチレン基)を挙げることができる。光反応 性の観点から、R^{tb}~R^{3b}のうちいずれか1つが炭素-炭素2重結合、あるいは炭素-酸素2重結合を有する基が好ましい。芳香環を有さないスルホニウム塩のアニオンとし ては、スルホン酸アニオンであり、好ましくは1位がフッ素原子によって置換されたアル カンスルホン酸アニオン、電子吸引性基で置換されたベンゼンスルホン酸であり、さら に好ましくは炭素数1~8のパーフロロアルカンスルホン酸アニオンであり、最も好まし くはパーフロロブタンスルホン酸アニオン、パーフロロオクタンスルホン酸アニオンであ る。これら用いることにより酸分解性基の分解速度が向上し、感度が優れ、また発生酸 の拡散性が制御され解像力が向上する。尚、電子吸引性基としては、フッ素原子、塩 素原子、臭素原子、ニトロ基、シアノ基、アルコキシカルボニル基、アシロキシ基、アシ ル基等を挙げることができる。一般式(II)で表される化合物のR¹⁶~R³⁶の少なくともひ とつが、一般式(II)で表される他の化合物のRb~Rbの少なくともひとつと結合する構 造をとってもよい。

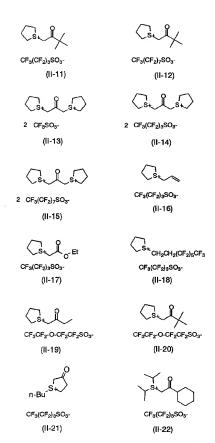
【0047】以下に、本発明で使用できる芳香環を有さないスルホニウム塩の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0048] [化23]

(II-10)

(11-9)

【0049】 【化24】



【0050】[1-2](A2)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する非イオン性化

合物本発明のボジ型感放射線性組成物は、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する非イオン性化合物(以下、「酸発生剤(A2)」ともいう)を含有する。活性光線又は放射線の照射により酸を発生する非イオン性化合物としては、例えば、次のような化合物を挙げることができる。

(1)下記一般式(PAG6)で表されるイミノスルホネート誘導体【0051】

【化25】

【0052】一般式(PAG6)中、 R^{208} は、置換基を有していてもよいアルキル基(好ましくは炭素数1~10、具体例としては、例えば、 CF_3 、 C_4F_9 、 C_8F_9 ,、エチル基が挙げられる)、又は、置換基を有していてもよいアリール基(好ましくは炭素数6~14、具体例としては、例えば、フェニル基、ナフチル基が挙げられる)を示す。Aは、置換基を有していてもよい、アルキレン基(好ましくは炭素数2~10)、アルケニレン基(好ましくは炭素数2~10)、又はアリーレン基(好ましくは炭素数6~14)を示す。これらの置換基として好ましくは、炭素数1~4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、沃素原子)、炭素数6~10個のアリール基、炭素数2~6個のアルケニル基、シアノ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、炭素数2~5個のアルコキシカルボニル基、ニトロ基等が挙げられる。

【0053】以下、一般式(PAG6)で表されるイミノスルホネート誘導体の具体例を挙げるが、本発明はこれに限定されるものではない。

[0054]

【0055】 【化27】

【0057】 【化29】

[0058](2)下記一般式(PAG7)で表されるジアゾジスルホン誘導体[0059] [化30]

【0060】一般式(PAG7)中、Rは、各々独立に、置換していてもよい直鎖、分岐又は環状アルキル基(好ましくは炭素数2~10)、あるいは置換していてもよいアリール基(好ましくは炭素数6~14)を表す。有しうる置換基としては、炭素数1~5のアルキル基、炭素数1~5のアルコキシ基等、具体的には、メチル基、モブチル基、メトキシ基等を挙げることができる。一般式(PAG7)で表されるジアゾジスルホン誘導体の具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。【0061】

【化31】

O N2 U - CH3 (PAG7-9)

【0063】酸発生剤(A1)の添加量は、組成物中の固形分を基準にして、通常0.01~15.0重量%の範囲で用いられ、好ましくは0.1~10.0重量%、更に好ましくは0.5~8.0重量%の範囲で使用される。酸発生剤(A2)の添加量は、組成物中の固形分を基準にして、通常0.01~15.0重量%の範囲で用いられ、好ましくは0.1~10.0重量%、更に好ましくは0.5~8.0重量%の範囲で使用される。酸発生剤(A1)と、酸発生剤(A2)との比率(重量比)は、1/9~9/1とすることが好ましく、2/8~8/2とすることがより好ましい。

本発明で使用される樹脂は、一般式(I)~(VI)で表される繰り返し単位から選ばれる 少なくとも1種の繰り返し単位を有する樹脂である。

【0065】まず、一般式(I)の繰り返し単位について説明する。

[0066]



【0067】一般式(I)に於いて、R₁₁~R₁₆は、各々独立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキル基を表す。但し、少なくともひとつは水素原子ではない。R₁₁~R₁₆としてのフルオロアルキル基(少なくとも1つのフッ素原子で置換されたアルキル基)は、炭素数1~6のものが好まし、炭素数1~3のものが特に好ましい。例えば、トリフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、フルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、2、2、2・トリフルオロエチル基、2、2、2、2・トリフルオロエチル基、2、2、2・トリフルオロエチル基、2・フンルオロエチル基、3、3、3・トリフルオログロピル基などが挙げられ、トリフルオロメチル基が特に好ましい。mはO又は1である。Xは、水素原子又は酸の作用により分解する基を表す。

【0068】Xの酸の作用により分解する基(以下、酸分解性基ともいう)としては、例えば $-C(R_{19})(R_{37})(R_{39})$ 、 $-C(R_{19})(R_{37})(R_{39})$ 、 $-C(R_{19})(R_{37})(R_{39})$ 、 $-C(R_{10})(R_{39})$ 、 $-C(R_{10})(R_{39})$ 、 $-C(R_{10})(R_{39})$ $-C(R_{10})(R_{10})$ $-C(R_{10})(R_{10})$ -

【0069】 $R_{ss}\sim R_{ss}\sim R_{ol}$ 及び R_{ol} のアルキル基としては、炭素数1~8個のアルキル基が好ましく、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、nーブチル基、secーブチル基、ヘキシル基、2ーエチルヘキシル基、オクチル基等を挙げることができる。 $R_{ss}\sim R_{ss}\sim R_{ol}$ 及び R_{ol} のシクロアルキル基としては、単環型でもよく、多環型でのよい。単環型としては、炭素数3~8個のシクロアルキル基が好ましく、例えば、シクロプロピル基、シクロペシテル基、シクロペキシル基、シクロプラル基、シクロオクチル基等を挙げることができる。多環型としては、炭素数6~20個のシクロアルキル基が好ましく、例えば、アダマンチル基、ノルボルニル基、イソボロニル基、カンファニル基、ジシクロペンチル基、 α ーピネル基、トリシクロデカニル基、テトシクロドデシル基、アンドロスタニル基等を挙げることができる。尚、シクロアルキル基中の炭素原子の一部が、酸素原子等のヘテロ原子によって置複されていてもよい。

【0070】R36~R30、R01及びR02のアリール基としては、炭素数6~10個のアリール基

が好ましく、例えば、フェニル基、トリル基、ジメチルフェニル基、2.4.6ートリメチルフ ェニル基、ナフチル基、アントリル基、9,10-ジメトキシアントリル基等を挙げることが できる。R_{ss}~R_{so}、R_{so}及びR_{ss}のアラルキル基としては、炭素数7~12のアラルキル基 が好ましく、例えば、ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基等を挙げることがで きる。R₂₆~R₂₀、R₀₁及びR₀₀のアルケニル基としては、炭素数2~8個のアルケニル基 が好ましく、例えば、ビニル基、アリル基、ブテニル基、シクロヘキセニル基等を挙げる ことができる。R₈₆~R₉₀、R₉₁及びR₉₉が有していてもよい置換基としては、アルキル基、 シクロアルキル基、アリール基、アミノ基、アミド基、ウレイド基、ウレタン基、ヒドロキシ 基、カルボキシ基、ハロゲン原子、アルコキシ基、チオエーテル基、アシル基、アシロキ シ基、アルコキシカルボニル基、シアノ基、ニトロ基等を挙げることができる。 【0071】酸分解性基の好ましい具体例としては、tーブチル基、tーアミル基、1ーアル キルー1ーシクロヘキシル基、2ーアルキルー2ーアダマンチル基、2ーアダマンチル -2-プロピル基、2-(4-メチルシクロヘキシル)-2-プロピル基等の3級アルキ ル基、1ーアルコキシー1ーエトキシ基、1ーアルコキシー1ーメトキシ基、テトラヒドロ ピラニル基等のアセタール基、tーアルキルカルボニル基、tーアルキルカルボニルメチ ル基等が好ましく挙げられる。

【0072】以下に、一般式(I)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定するものではない。

[0073]

【化34】 (I)の具体例

【0074】次に、一般式(II)の繰り返し単位について説明する。 【0075】 【化35】

【0076】一般式(II)に於いて、 R_{3e} は、水素原子又は酸分解性基を表す。mは、0又は 1を表す。

【0077】 R_{as} の酸分解性基としては、例えば、式(I)のXとしての酸分解性基として挙げた一 $C(R_{sa})(R_{31})(R_{3s})$ 、一 $C(R_{sa})(R_{31})(OR_{sa})等を挙げることができる。<math>R_{3s}$ の酸分解性基の好ましい具体例としては、tーブチル基、tーアミル基、1ーアルキルー1ーシクロヘキシル基、2ーアルキルー2ープロピル基、2ーアルシカレークープロピル基、1ーアルコキンシー1ーエトキシ基、1ーアルコキシー1ーメトキシ基、1ーアルコキシー1ーズトキン基、1ーアルコキンシー1ーズトキン基、1ーアルカルボニルメチル基等が挙げられる。

[0078]以下に、一般式(II)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定するものではない。

【0079】 【化36】

[化36]

【0080】一般式(III)の繰り返し単位について説明する。

【0081】 【化37】

【0082】一般式(III)に於いて、 R_{a_i} は、水素原子又は酸分解性基を表す。 R_{a_i} の酸分解性基の具体例、好ましい具体例などは、式(II)の R_{a_i} と同様である。

【0083】以下に、一般式(III)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定するものではない。

[0084]

【化38】

【0085】一般式(IV)の繰り返し単位について説明する。

[0086]

[4:39]

$$\begin{array}{c} CF_{5} & (|V|) \\ CH_{2} & CH_{2} & CH_{23} \\ CO_{2} & CH_{24}R_{23}R_{23} \\ \hline & C(R_{24}R_{23}R_{26}) & C(R_{24}R_{25}R_{26}) \\ \end{array}$$

[0087]一般式(IV)に於いて、Xは、水素原子又は酸分解性基を表す。 R_{21} \sim R_{22} は、各々独立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキル基を表すが、少なくとも1つは水素原子ではない。

[0088]xの酸分解性基としては、例えば、一般式(I)のxとしての酸分解性基と同様である。

【0089】R21~R22としてのフルオロアルキル基についての説明、好ましい具体例などは、一般式(1)におけるR11~R12としてのフルオロアルキル基と同様である。

【0090】以下に、一般式(IV)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定するものではない。

[0091]

【化40】

$$\begin{array}{c} \overset{CF_3}{\longleftarrow} & \overset{CF_3}{\longleftarrow}$$

$$\begin{array}{c} - CH_2 - C \\ \hline \\ CO_2 - CF_3 \\ \hline \\ CF_3 \\ CF_3 \\ \hline \\ CF_3 \\ CF_3 \\ \hline \\ CF_3 \\ CF_3 \\ \hline \\ CF_3 \\ CF_3 \\ \hline \\ CF_3 \\ CF_3 \\ \hline \\ CF_3 \\ CF_3 \\ \hline \\ CF_3 \\ CF_3 \\ \hline \\ CF_3 \\ CF_3 \\ \hline \\ CF_3 \\ CF_3 \\ \hline \\ CF_3 \\ CF_3 \\ \hline \\ CF_3 \\ CF_3 \\ \hline \\ CF_3 \\ CF_3 \\ \hline \\ CF_3 \\ CF_3 \\ \hline \\$$

【0092】次に、一般式(V)及び(VI)で表される繰り返し単位について説明する。 【0093】

【化41】

$$(V) \qquad (V) \qquad (V) \qquad (V) \qquad (V) \qquad (V) \qquad (V) \qquad (C(R_5,R_2,R_3) \qquad (C(R_5,R_2,R_3) \qquad (C(R_5,R_3,R_3) \qquad (C(R_5,R_3) \qquad (C(R_5,R_3,R_3) \qquad (C(R_5,R_3) \qquad (C$$

[0094] 一般式(V)及び(VI)に於いて、 R_{10} 及び R_{20} は、水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、シアノ基、又はトリフルオロメチル基を表す。Xは、水素原子又は酸分解性基を表す。nは、 $1\sim50$ 整数を表す。nが2~5のとき、n個の基は同一でも異なっていてもよい。 $R_{41}\sim R_{46}$ 、 $R_{51}\sim R_{50}$ は、各々独立に、水素原子、フッ素原子、又はフルオロアルキル基を表すが、 $R_{41}\sim R_{40}$ の少なくとも一つ及び $R_{51}\sim R_{50}$ の少なくとも1つは水素原子ではない。 \times 0酸分解性基は、例えば、一般式(I)の×としての酸分解性基と同様である。 $R_{41}\sim R_{46}$ 、 $R_{51}\sim R_{56}$ のフルオロアルキル基とついての説明、好ましい具体例などは、一般式(I)における $R_{11}\sim R_{16}$ としてのフルオロアルキル基と同様である。[0095]以下に、一般式(V)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定するものではない。

【0096】 【化42】

【0097】以下に、一般式(VI)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定するものではない。 【0098】

【化43】

 $F_{3}C \xrightarrow{C} GF_{3} \qquad F_{2}C \xrightarrow{C} GF_{3} \qquad F_{3}C \xrightarrow{C} GF_{3} \qquad GC(GH_{3})_{3} \qquad GC(GH_{3})_{3} \qquad GC(GH_{3})_{3} \qquad GC(GH_{3})_{4} \qquad GC(GH_{3})_{5} \qquad GC($

[0099](日)成分の樹脂は、上記の繰り返し単位以外に、他の重合性モノマーを重合させてもよい。(日)成分の樹脂は、酸の作用により分解しアルカリ現像液に対する溶解度が増大する樹脂(酸分解性樹脂)であり酸分解性基を有するが、酸分解性基を一般式(1)~(VI)で表される繰り返し単位中に有していてもよいし、他の繰り返し単位中に有していてもよい。

【0100】併用することができる共重合モノマーとしては、以下に示すものが含まれる。 例えば、上記以外のアクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリル酸エステル類、 メタクリルアミド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類、スチレン類、 クロトン酸エステル類などから選ばれる付加重合性不飽和結合を1個有する化合物で ある。

【0101】具体的には、例えばアクリル酸エステル類、例えばアルキル(アルキル基の 炭素原子数は1~10のものが好ましい)アクリレート(例えば、アクリル酸メチル、アク リル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ト-ブチル、アクリル酸アミル、アクリル 酸シクロヘキシル、アクリル酸エチルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸・モー オクチル、クロルエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート2.2-ジメチル ヒドロキシブロピルアクリレート、5-ヒドロキシベンチルアクリレート、トリメチロールプ ロパンモノアクリレート、ペンタエリスリトールモノアクリレート、グリシジルアクリレート、 ペンジルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、な ど)アリールアクリレート(例えばフェニルアクリレートなど)?

【0102】メタクリル酸エステル類、例えば、アルキル(アルキル基の炭素原子数は1~

10のものが好ましい)メタクリレート(例えば、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、 プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、tーブチルメタクリレート、アミルメタ クリレート、ヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレー ト、クロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリレート、2ーヒドロキシエチルメタクリ レート、4ーヒドロキシブチルメタクリレート、5ーヒドロキシペンチルメタクリレート、2、2 ージメチルー3ーヒドロキシプロピルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタクリ レート、ペンタエリスリトールモノメタクリレート、グリシジルメタクリレート、フルフリルメタ クリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレートなど)、アリールメタクリレート(例えば、 フェニルメタクリレート、クレジルメタクリレート、ナフチルメタクリレートなど): 【0103】アクリルアミド類、例えば、アクリルアミド、Nーアルキルアクリルアミド、(アル キル基としては、炭素原子数1~10のもの、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、 ブチル基、tーブチル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基、ヒド ロキシエチル基、ベンジル基などがある。)、N-アリールアクリルアミド(アリール基と 1.では、例えばフェニル基、トリル基、ニトロフェニル基、ナフチル基、シアノフェニル基。 ヒドロキシフェニル基、カルボキシフェニル基などがある。)、N. Nージアルキルアクリ ルアミド(アルキル基としては、炭素原子数1~10のもの、例えば、メチル基、エチル基、 ブチル基、イソブチル基、エチルヘキシル基、シクロヘキシル基などがある。)、N. N-ジアリールアクリルアミド(アリール基としては、例えばフェニル基などがある。)、Nーメ チルーNーフェニルアクリルアミド、NーヒドロキシエチルーNーメチルアクリルアミド、N -2-アセトアミドエチル-N-アセチルアクリルアミドなど: 【0104】メタクリルアミド類、例えば、メタクリルアミド、Nーアルキルメタクリルアミド(ア ルキル基としては、炭素原子数1~10のもの、例えば、メチル基、エチル基、tーブチ ル基、エチルヘキシル基、ヒドロキシエチル基、シクロヘキシル基などがある。)、N-アリールメタクリルアミド(アリール基としては、フェニル基などがある。)、N. Nージアル キルメタクリルアミド(アルキル基としては、エチル基、プロピル基、ブチル基などがあ る。)、N. Nージアリールメタクリルアミド(アリール基としては、フェニル基などがあ る。)、NーヒドロキシエチルーNーメチルメタクリルアミド、NーメチルーNーフェニルメタ クリルアミド、NーエチルーNーフェニルメタクリルアミドなど:アリル化合物、例えば、ア リルエステル類(例えば、酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウリン酸 アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、 乳酸アリルなど)、アリルオキシエタノールなど: 【0105】ビニルエーテル類、例えば、アルキルビニルエーテル(例えば、ヘキシルビニ ルエーテル、オクチルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニル エーテル、メトキシエチルビニルエーテル、エトキシエチルビニルエーテル、クロルエチ ルビニルエーテル、1ーメチルー2、2ージメチルプロピルビニルエーテル、2ーエチル ブチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニル エーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエチルアミノエチルビニルエーテル、 ブチルアミノエチルビニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、テトラヒドロフルフリルビ ニルエーテルなど)、ビニルアリールエーテル(例えばビニルフェニルエーテル、ビニル トリルエーテル、ビニルクロルフェニルエーテル、ビニルー2、4ージクロルフェニルエー テル、ビニルナフチルエーテル、ビニルアントラニルエーテルなど):

【0106】ビニルエステル類、例えば、ビニルブチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルジエチルアセテート、ビニルパレート、ビニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジクロルアセテート、ビニルオキシアセテート、ビニルフトキシアセテート、ビニルフトキシアセテート、ビニルフナート、ビニルフナート、ビニルフナート、ビニルフナート、ビニルフナート、ビニルフカート、ビニルフカート、ビニルフカート、ビニルフカート、ビニルシクロへキシルカルボキシレート、安息香酸ビニル、サルチル酸ビニル、クロル安息香酸ビニル、テトラクロル安息香酸ビニル、ナフト工酸ビニルなど:

【0107】スチレン類、例えば、スチレン、アルキルスチレン(例えば、メチルスチレン、ジ メチルスチレン、トリメチルスチレン、エチルスチレン、ジエチルスチレン、イソプロビル スチレン、ブチルスチレン、ヘキシルスチレン、シクロヘキシルスチレン、デシルスチレ ン、ベンジルスチレン、クロルメチルスチレン、トリフルオルメチルスチレン、エトキシメチ ルスチレン、アセトキシメチルスチレンなど)、アルコキシスチレン(例えば、メトキシスチ レン、4ーメトキシー3ーメチルスチレン、ジメトキシスチレンなど)、ハロゲンスチレン (例えば、クロルスチレン、ジクロルスチレン、トリクロルスチレン、テトラクロルスチレン、 ペンタクロルスチレン、ブロムスチレン、ジブロムスチレン、ヨードスチレン、フルオルス チレン、トリフルオルスチレン、2ーブロムー4ートリフルオルメチルスチレン、4ーフル オルー3ートリフルオルメチルスチレンなど)、カルボキシスチレン、ビニルナフタレン: 【0108】クロトン酸エステル類、例えば、クロトン酸アルキル(例えば、クロトン酸ブチル、 クロトン酸ヘキシル、グリセリンモノクロトネートなど):イタコン酸ジアルキル類(例えば、 イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチルなど):マレイン酸あるいは フマール酸のジアルキルエステル類(例えば、ジメチルマレレート、ジブチルフマレート など)、無水マレイン酸、マレイミド、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、マレイロニトリ ル等がある。その他、一般的には共重合可能である付加重合性不飽和化合物であれ ばよい。

【0109】上記具体例で表される繰り返し構造単位は、各々1種で使用しても良いし、複数を混合して用いても良い。

【0110】(B) 成分の樹脂に於いて、一般式(I) ~ (VI) で表される繰り返し単位の含量は、総量として、一般に30~100モル%、好ましくは50~100モル%、更に好ましくは70~100モル%である。酸分解性基を有する繰り返し単位の含量は、一般に5~60モル%、好ましくは10~50モル%、更に好ましくは15~35モル%である。【0111】上記の樹脂は、通常のラジカル重合法により合成することができる。上記繰り返し構造単位を有する本発明の樹脂(B) の好ましい分子量は、重量平均で1,000~200,000であり、更に好ましくは3,000~20,000の範囲で使用される。分子量分布は1~10であり、好ましくは1~3、更に好ましくは1~2の範囲のものが使用される。分子量分布の小さいものほど、解像度、レジスト形状、及びレジストパターンの側壁が

【0112】以下、(B)成分の樹脂の具体例を示すが、本発明はこれに限定されない。 【0113】

【化44】

スムーズであり、ラフネス性に優れる。

$$(B-1) \qquad \qquad (B-2) \qquad \qquad (B-3) \qquad \qquad (B-3) \qquad \qquad (B-4) \qquad \qquad (B-6) \qquad \qquad (B-7) \qquad \qquad (B-7) \qquad \qquad (B-8) \qquad \qquad (B-10) \qquad \qquad (B-10$$

【0114】 【化45】

$$(B-11) \begin{picture}(6.511) \begin{picture}(6.512) \begin{pictur$$

【0115】 【化46】

$$(0.20)$$

$$F_{F,C} \longrightarrow G_{T_{s}} \qquad F_{F,C} \longrightarrow G_{T_{s}} \qquad (0.21)$$

$$F_{F,C} \longrightarrow G_{T_{s}} \qquad (0.21)$$

【0116】本発明の樹脂(B)の添加量は組成物の全固形分を基準として、一般的に50~99.5重量%、好ましくは80~99重量%、更に好ましくは90~98重量%の範囲で使用される。

【0117】[3](D)フッ素及び/又はシリコン系界面活性剤本発明のポジ型感放射線性 組成物には、(D)フッ素及び/又はシリコン系界面活性剤を含有することが好ましい。 即ち、本発明のポジ型感放射線性組成物には、フッ素系界面活性剤、シリコン系界面 活性剤及びフッ素原子と珪素原子の両方を含有する界面活性剤のいずれか、あるい は2種以上を含有する。これらフッ素及び/又はシリコン系界面活性剤の添加は、現像 欠陥の抑制及び塗布性の向上に効果を有する。

【0118】 これらの界面活性剤として、例えば特開昭62-36663号、特開昭61-226746号、特開昭61-226746号、特開昭62-170950号、特開昭63-34540号、特開平7-30165号、特開平8-62834号、特開平9-54432号、特開平9-5988号、米国特許5405720号、米国特許5360692号、米国特許5529881号、米国特許5296330号、米国特許5436098号、米国特許5576143号、米国

特許5296143号、米国特許5294511号、及び、米国特許5824451号記載の界面活性剤を挙げることができ、下記市販の界面活性剤をそのまま用いることもできる。このような市販の界面活性剤として、例えばエフトップEF301、EF303、EF352(新秋田化成(株)製)、フロラードFC430、431(住友スリーエム(株)製)、メガファックF171、F173、F176、F189、R08(大日本インキ(株)製)、アサヒガードAG710、サーフロンSー382、SC101、102、103、104、105、106(旭硝子(株)製)、トロイゾルSー366(トロイケミカル社製)等のフッ素系東面活性剤又はシリコン系界面活性剤を挙げることができる。またポリシロキサンポリマーKPー341(信越化学工業(株)製)もシリコン系界面活性剤として用いることができる。

【0119】界面活性剤の配合量は、本発明のレジスト組成物溶液を基準として、通常0. 1~10000pm、好ましくは1~1000ppmである。これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。

【0120】[4](E)有機塩基性化合物本発明のポジ型感放射線性組成物は、活性光線 又は放射線の照射後、加熱処理までの経時による性能変動(パターンのTーtop形状 形成、感度変動、パターン線幅変動等)や塗布後の経時による性能変動、更には活性 光線又は放射線の照射後、加熱処理時の酸の過剰な拡散(解像度の劣化)を防止す る目的で、酸拡散抑制剤として有機塩基性化合物を含有することが好ましい。有機塩 基性化合物としては、例えば塩基性窒素を含有する、共役酸のKa値で4以上の化合 物が好ましく使用される。具体的には下記式(A)~(E)の構造を挙げることができる。 【0121】

【化47】

【0122】ここで、 R^{20} 、 R^{21} 及び R^{22} は、同一でも異なってもよく、水素原子、炭素数1~6個のアルキル基、炭素数1~6個のアンアルキル基、炭素数1~6個のドロキシアルキル基又は炭素数6~20個の置換もしくは非置換のアリール基を表し、こで、 R^{20} 上 R^{22} は、互いに結合して環を形成してもよい。 R^{20} 、 R^{24} 、 R^{25} 及び R^{26} は、同一でも異なってもよく、炭素数1~6個のアルキル基を表す。更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物であり、

特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む 化合物もしくはアルキルアミノ基を有する化合物である。 【0123】好ましい具体例としては、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未置

換のアミノビリジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルビリジン、置換もしくは未置換のアミノビロリジン、置換もしくは未置換のインダゾール、イミダゾール、置換もしくは未置換のピラジー、置換もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のプリン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換もしくは未置換のピペラジン、置換もしくは未置換のピペリジン、置換もしくは未置換のピペリジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アシール基、アリールアミノ基、アルキル基、アレコキン基、アシール基、アリールオキシ基、アトロ基、水酸基、シアノ基である。

【0124】特に好ましい化合物として、グアニジン、1、1ージメチルグアニジン、1、1、3。

3. ーテトラメチルグアニジン、イミダゾール、2ーメチルイミダゾール、4ーメチルイミダゾール、Nーメチルイミダゾール、2ーフェニルイミダゾール、4・5ージフェニルイミダゾール、2・4・5ードリフェニルイミダゾール、2・7ミノピリジン、3ーアミノピリジン、2ージメチルアミノピリジン、4・アミノピリジン、2ージメチルアミノピリジン、2ーアミノピリジン、2ージエチルアミノピリジン、2ーアミノージリジン、2ーアミノージン、2ーアミノージン、2ーアミノー4ーメチルピリジン、2ーアミノー5ーメチルピリジン、3ーアミノエチルピリジン、2ーアミノー5ーメチルピリジン、3ーアミノエチルピリジン、4ーアミノエチルピリジン、4ーアミノエチルピリジン、4ーアミノエチルリピージン、4ーアミノニチルピリジン、4ーアミノロリジン、4ーアミノエチルリピージン、4ーアミノニチンピーリジン、4ーアミノニチンピーリジン、4ーアミノニチンピーリジン、4ーアミノニチンピーリジン、4ーアミノー6ーメチルピーリジン、4ーアミノー6ーメチルピーリジン、2ーイミンピペリジン、1ー(2ーアミノエチル)ピーリジン、ピーリジール、3ーアミノー5ーメチルピージール、5ーアミノー3ーメチルー1ーpートリルピラゾール、1ージン、2ー(アミノメチル)ー6ーメチルピージン、2ーピラゾリン、3ーピラジン、2ーピラブリン、8ーピラジン、2ーピラブリン、8ーピラジン、2ーピラブリン、3ーピラブリン、Nーアミノモルフォリン、Nー(2ーアミノエチル)モルフォリンなどが挙げられるがこれに限定されるものではない。これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上一緒に用いられる。

【0126】酸発生剤と有機塩基性化合物の組成物中の使用割合は、(酸発生剤)/(有機塩基性化合物)(モル比)=2.5~300であることが好ましい。該モル比が2.5未満では低感度となり、解像力が低下する場合があり、また、300を越えると露光後加熱処理までの経時でレジストパターンの太りが大きくなり、解像力も低下する場合がある。(酸発生剤)/(有機塩基性化合物)(モル比)は、好ましくは5.0~200、更に好ましくは7.0~150である。

【0127】[5](C)溶剤類本発明の組成物は、上記各成分を溶剤に溶解させて支持体上に塗布する。ここで使用する溶剤としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、2ーヘプタノン、アーブチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2ーメトキシエチルアセテート、エチレングリコールモノエチルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、アロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシ

プロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、N. Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、Nーメチルピリドン、テトラヒドロフラン等が好ましく、これらの溶剤を単独あるいは混合して使用する。各成分を溶剤に溶解させる際に、固形分濃度は、一般に3~20重量%、好ましくは4~15重量%、さらに好ましくは5~10重量%とすればよい。

【0128】精密集積回路素子の製造などにおいてレジスト膜上へのパターン形成工程は、基板(例:シリコン/二酸化シリコン皮覆、ガラス基板、「TO基板等の透明基板等)上に、本発明のポジ型感放射線性組成物を塗布し、次に活性光線又は放射線描画装置を用いて照射を行い、加熱、現像、リンス、乾燥することにより良好なレジストパターンを形成することができる。

【0129】本発明のポジ型感放射線性組成物の現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、皮酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、ロープロピルアミン等の第一アミン類、ジェチルアミン、ジーロープチルアミン等の第三アミン類、トリエチルアミン、等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノーアミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムとドロキシド、コリン等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピペリジン等の環状アミン類、等のアルカリ類の水溶液を使用することができる。更に、上記アルカリ類の水溶液にインプロピルアルコール等のアルコール類、ノニオン系等の界面活性剤を適当量添加して使用することもできる。これらの現像液の中で好ましくは第四アンモニウム塩、更に好ましくは、テトラメチルアンモニウムヒドロオキシド、コリンである。

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明の内容がこれにより限定されるものではない。

【0131】<樹脂の合成>合成例1(樹脂(B-1)の合成)

[0132]

【表1】

	繰り返し単位	重量平均		
樹脂	のモル比	分子量	分散度	
(B-1)	39/61	15200	1.35	
(B-2)	42/58	24000	1.45	
(B-3)	60/40	5200	1.38	
(B-4)	61/39	16500	1.46	
(B-5)	52/48	9500	1.52	
(B-6)	59/41	19500	1.98	
(B-7)	42/58	6500	1.35	
(B-8)	43/57	28400	1.68	
(B-9)	40/60	28600	1.34	
(B-10)	53/47	12800	1.65	
(B-11)	43/57	16800	1.68	
(B-12)	41/59	28400	1.38	
(B-13)	40/60	19800	1.69	
(B-14)	38/62	8700	1.95	
(B-15)	41/59	15200	1.46	
(B-16)	40/60	19500	1.35	
(B-17)	42/58	16900	1.42	
(B-18)	48/52	15900	1.85	
(B-19)	50/50	15000	1.55	
(B-20)	41/59	12500	1.88	
(B-21)	50/50	25000	1.68	
(B-22)	50/30/20	16000	1.54	
(B-23)	30/39/31	14600	1.95	

【0133】[実施例1~23及び比較例1~3]下記表2に示す様に配合した固形分濃度6重量%の溶液を、0. 1μ mのポリテトラフルオロエチレンフィルターで濾過してポジ型感放射線性組成物を調製した。

【0134】 【表2】

	(A1)	(A2)	(B)	(D)	(E)	(C)
	酸発生剤	酸発生剤	樹脂	界面	型基性	溶剂
	(mg)	(mg)	(g)	活性剤	化合物	(重量比)
				(10mg)	(0.005g)	
					(重量比)	
実施例1	PAG4-1(35)	PAG6-1(10)	B-1(2.0)	W-4	E-5	S-1
実施例2	PAG4-2(40)	PAG6-2(9)	B-2(2.0)	W-1	E-6	S-1
実施例3	PAG4-3(38)	PAG6-3(10)	B-3(1.9)	W-5	E-1/E-2=5/5	S-1/S-2=8/2
実施例 4	PAG4-4(42)	PAG6-1(10)	B-4(2.2)	W-1	E-1	S-1/S-2=8/2
実施例 5	PAG4-5(30)	PAG6-2(10)	B-5(2,1)	W-3	E-1/E-3=4/6	S-1/S-2=8/2
実施例 6	III-1(36)	PAG7-1(10)	B-6(2.4)	W-1	E-6	S-1/S-2-8/2
実施例7	III-2(31)	PAG7-3(10)	B-7(2.5)	W-1	E-1/E-2=5/5	S-1/S-2=8/
実施例8	III-3(30)	PAG7-3(10)	B-8(2.1)	W-3	E-1	S-1/S-2-8/
実施例9	III-5(28)	PAG7-3(10)	B-9(1.8)	W-1	E-1/E-3=4/6	S-1/S-2=7/
実施例10	III 6(29)	PAG7-3(10)	B-10(2.3)	W-1	E-1	S-1/S-2=9/
実施例11	III-8(31)	PAG7-3(10)	B-11(2.1)	W-2	E-1/E-5=5/5	S-1/S-2=8/
実施例12	III-10(28)	PAG7-3(10)	B-12(2.0)	W-1	E-7	S-1/S-2=8/
実施例13	III · 21(29)	PAG7-3(10)	B-13(2.0)	W-2	E-1	S-1/S-3=8/
実施例14	III 25(28)	PAG7-3(10)	B-14(1.9)	W-1	E-8	S-1/S-2=8
実施例15	III-31(31)	PAG7-3(10)	B-15(2.1)	W-1	E-1	S-1/S-5=9/
実施例16	III-37(34)	PAG7-3(10)	B-16(2.2)	W-2	E-7	S-1/S-2-6/
実施例17	III-45(28)	PAG7-3(10)	B-17(2.3)	W-1	E-1	S-1/S-2=8/
実施例18	II-1(21)	PAG7-3(10)	B-18(2.7)	W-1	E-8	S-1/S-2=8/
実施例19	11-2(20)	PAG7-3(10)	B-19(2.8)	W-3	E-3	S-1
実施例20	II-4(19)	PAG7-3(10)	B-20(2.1)	W-1	E-1	S-1/S-2-8
実施例21	II-6(19)	PAG7-8(10)	B-21(2.0)	W-4	E-1	S-3/S-4=8
実施例22	II-9(21)	PAG7-3(10)	B-22(3.1)	W-1	E-1/E-4=5/5	S-1/S-2-8
実施例23	II-11(21)	PAG7-3(10)	B-23(2.9)	W-5	E-1	S-1/S-2=8/
比較例1	PGG4-1(35)	-	B-1(2.0)	W-4	E-5	S-1
比較例2	-	PAG7-3(10)	B-22(3.1)	W-1	E-1/E-4=5/5	S-1/S-2=8
比較例3	II-11(21)	PAG7-3(10)	KrFR(2.4)	W·5	E-1	S-1/S-2=8

【0135】尚、上記表2中の略号は、以下を意味する。

W-1:メガファックF176(大日本インキ(株)製)(フッ素系)

W-2:メガファックR08(大日本インキ(株)製)(フッ素及びシリコン系)

W-3:ポリシロキサンポリマーKP-341(信越化学工業(株)製)

W-4:ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルW-5:トロイゾルS-366(トロイケミカル(株)製)

【0136】E-1:1,5ージアザビシクロ[4.3.0]-5ーノネンE-2:ビス(1,2,2,6,6-ベンタメチルー4ーピペリジル)セパケートE-3:ドリオクチルアミンE-4:ドリフェールイミダゾールE-5:アンチピリンE-6:2,6ージイソプロピルアニリンE-7:ドリインプロパノールアミンE-8:テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド【0137】S-1:プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートS-2:プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートS-2:プロピレングリコールモノメチルエーテルS-3:乳酸エチルS-4:エチルエーテルプロピオネートS-5:アーブチロラクトン【0138】KrFR:p-(1-エトキシエトキシ)スチレン/pーヒドロキシスチレン(35/65)、Mw15000、Mw/Mn1.1【0139】得られたボジ型感放射線性組成物について、デフォーカスラチチュード及び現像欠陥を次の通り評価した。結果を表

に示す。

【0140】(1)デフォーカスラチチュード評価スピンコーターによりシリコン基板上に反射防止膜(ARC25:ブリューワーサイエンス社製)を600オングストローム均一に塗布し、190°C、240秒間加熱乾燥を行なった。その後、各ポジ型感放射線性組成物をスピンコーターで塗布して、110°Cで90秒間真空密着型のホットプレート上で加熱乾燥して厚さ0、3 μ mのレジスト膜を得た。得られたレジスト膜に対し、Canon社KrFエキシマステッパー(FPA-3000EX5:NA0.60)を用い画像形成を行い、110°C、90秒にて後加熱した後、0、26 μ mのレジスト膜と弱た。で現れて後加熱した後、0、20 μ mのアフォーカスラチチュード(DOF)を観察した。この20 μ mのアフォーカスラチチュード(DOF)を観察した。【0141】(2)現像欠陥評価へキサメチルジシラザン処理を施したシリコン基板上にスピンコーターにより各ポジ型感放射線性組成物を塗布し、110°Cで90秒間真空密着型のホットプレート上で加熱乾燥して厚さ0、3 μ mのレジスト膜を得た。得られたレジスト膜に対し、Canon社KrFエキシマステッパー(FPA-3000EX5:NA0.60)を用い画像形成を行い、110°C、90秒にて後加熱した後、0、26 μ mの上グSパターンを形成させた。上記のようにして得られたレ

ジストパターンについて、ケーエルエー・テンコール(株)製KLA-2112機により現像

欠陥数を測定し、得られた1次データ値を現像欠陥数とした。

[0142]

【表3】

	デフォーカス	現像欠陥評価
	ラチチュード	
	(µm)	
実施例1	0.7	2 6
実施例 2	0.7	24
実施例3	0.8	2.8
実施例4	0.7	2 9
実施例 5	0.7	2.7
実施例 6	0.8	2 6
実施例7	0.7	2 4
実施例8	0.7	2.5
実施例9	0.7	2.7
実施例10	0.7	26
実施例11	0.7	2 4
実施例12	0.8	2.5
実施例13	0.7	2.6
実施例14	0.7	2 7
実施例15	0.7	2.8
実施例16	0.7_	29
実施例17	0.7	2 4
実施例18	0.7	2 7
実施例19	0.7	26
実施例20	0.7	2.7
実施例21	0.7	28
実施例22	0.8	26
実施例23	0.7	29
比較例1	0.5	1900
比較例2	0.2	2000
比較例3	0.6	720

【0143】表3の結果より、本発明のポジ型感放射線性組成物は、デフォーカスラチチュードが広く、現像欠陥が抑制されていることが判る。

[0144]

【発明の効果】本発明により、デフォーカスラチチュードが広く、現像欠陥が抑制された ポジ型感放射線性組成物を提供することができる。